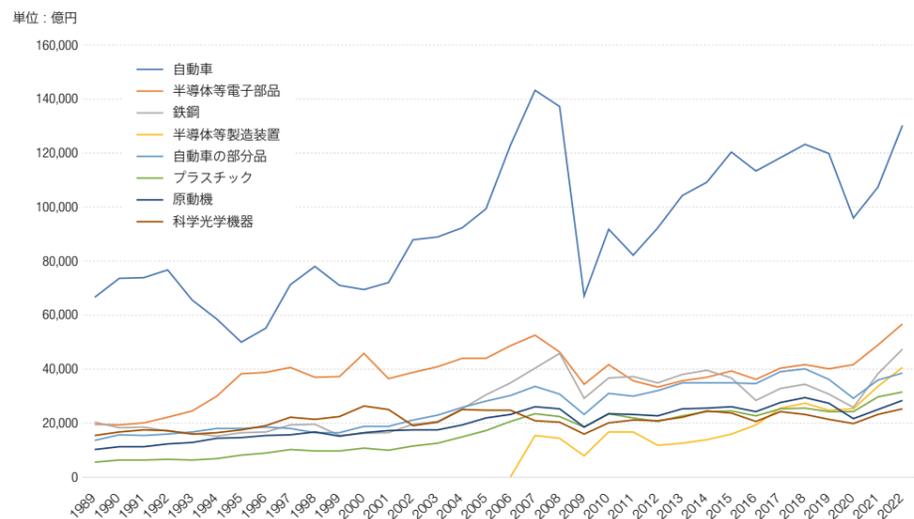


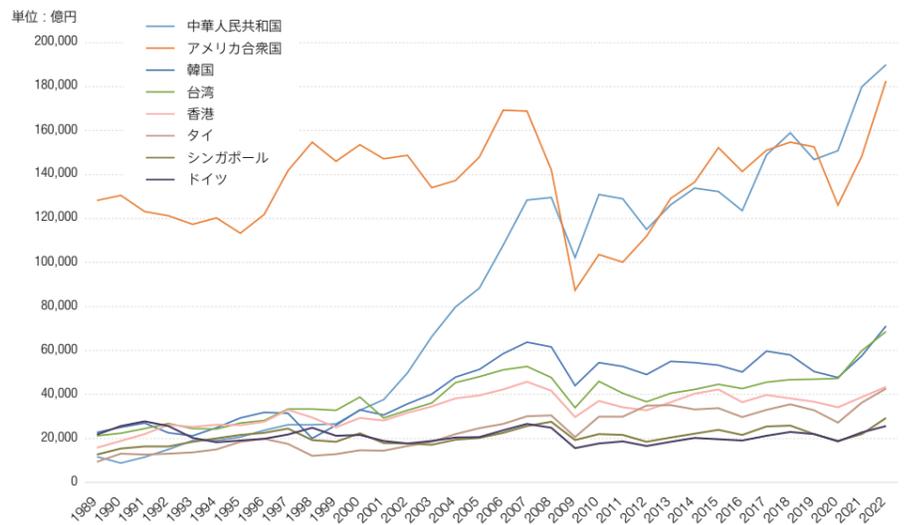
主要輸出品目の推移（輸出額ベース）



品名	平成元(1989)年		平成12(2000)年		平成19(2007)年		平成21(2009)年		令和4(2022)年	
	輸出額	構成比	輸出額	構成比	輸出額	構成比	輸出額	構成比	輸出額	構成比
自動車	66,469	17.6%	69,301	13.4%	143,170	17.1%	66,933	12.4%	130,117	13.3%
半導体等電子部品	19,398	5.1%	45,758	8.9%	52,426	6.2%	34,193	6.3%	56,761	5.8%
鉄鋼	20,292	5.4%	16,003	3.1%	40,423	4.8%	29,057	5.4%	47,386	4.8%
半導体等製造装置	—	—	—	—	15,218	1.8%	7,705	1.4%	40,652	4.1%
自動車の部分品	13,610	3.6%	18,642	3.6%	33,555	4.0%	23,089	4.3%	38,483	3.9%
プラスチック	5,450	1.4%	10,575	2.0%	23,394	2.8%	18,441	3.4%	31,545	3.2%
原動機	10,222	2.7%	16,355	3.2%	25,930	3.1%	18,393	3.4%	28,448	2.9%
科学光学機器	15,400	4.1%	26,257	5.1%	20,905	2.5%	15,777	2.9%	25,107	2.6%
非鉄金属	3,093	0.8%	5,574	1.1%	15,546	1.9%	10,353	1.9%	24,609	2.5%
電気回路等の機器	7,155	1.9%	14,364	2.8%	20,172	2.4%	13,211	2.4%	23,221	2.4%
輸出総額	378,225		516,542		839,314		541,706		981,750	

※1 令和4(2022)年は確々報値
※2 半導体等製造装置については、平成19(2007)年からのデータを掲載

主要輸出相手国の推移（輸出額ベース）

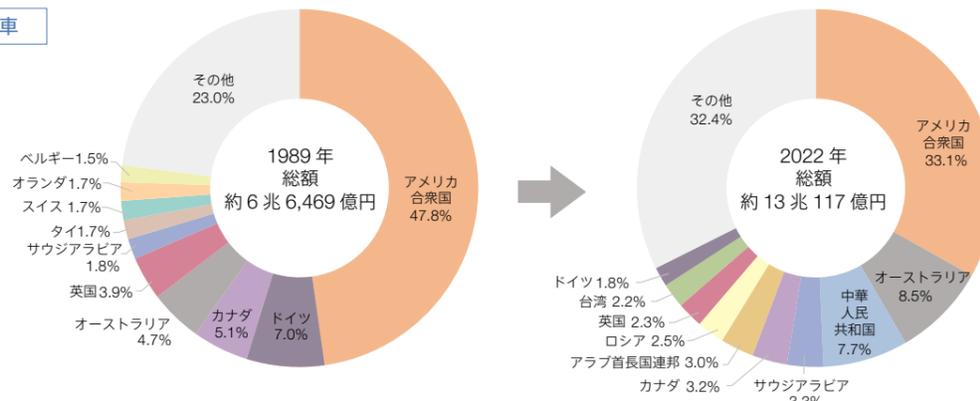


国名	平成元(1989)年			平成12(2000)年			平成19(2007)年			平成21(2009)年			令和4(2022)年		
	輸出額	構成比	順位	輸出額	構成比	順位	輸出額	構成比	順位	輸出額	構成比	順位	輸出額	構成比	順位
中華人民共和国	11,647	3.1%	8位	32,744	6.3%	4位	128,390	15.3%	2位	102,356	18.9%	1位	190,038	19.4%	1位
アメリカ合衆国	128,160	33.9%	1位	153,559	29.7%	1位	168,962	20.1%	1位	87,334	16.1%	2位	182,550	18.6%	2位
韓国	22,805	6.0%	2位	33,088	6.4%	3位	63,840	7.6%	3位	44,097	8.1%	3位	71,062	7.2%	3位
台湾	21,223	5.6%	4位	38,740	7.5%	2位	52,743	6.3%	4位	33,987	6.3%	4位	68,574	7.0%	4位
香港	15,818	4.2%	5位	29,297	5.7%	5位	45,717	5.4%	5位	29,751	5.5%	5位	43,574	4.4%	5位
タイ	9,422	2.5%	10位	14,694	2.8%	10位	30,093	3.6%	6位	20,697	3.8%	6位	42,693	4.3%	6位
シンガポール	12,722	3.4%	7位	22,439	4.3%	6位	25,661	3.1%	8位	19,332	3.6%	7位	29,349	3.0%	7位
ドイツ	21,866	5.8%	3位	21,552	4.2%	7位	26,597	3.2%	7位	15,535	2.9%	8位	25,702	2.6%	8位
ベトナム	234	0.1%	66位	2,129	0.4%	29位	6,659	0.8%	25位	6,078	1.1%	18位	24,510	2.5%	9位
オーストラリア	10,729	2.8%	9位	9,238	1.8%	13位	16,688	2.0%	12位	11,351	2.1%	12位	21,727	2.2%	10位
輸出総額	378,225			516,542			839,314			541,706			981,750		

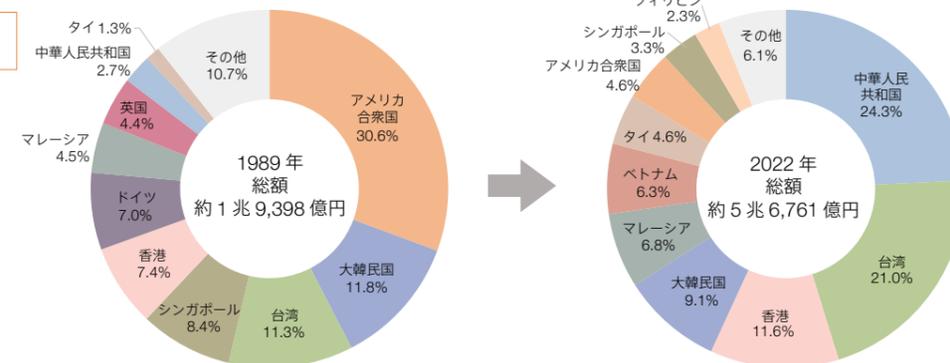
※令和4(2022)年は確々報値

主要輸出品目ごとの輸出相手国の移り変わり

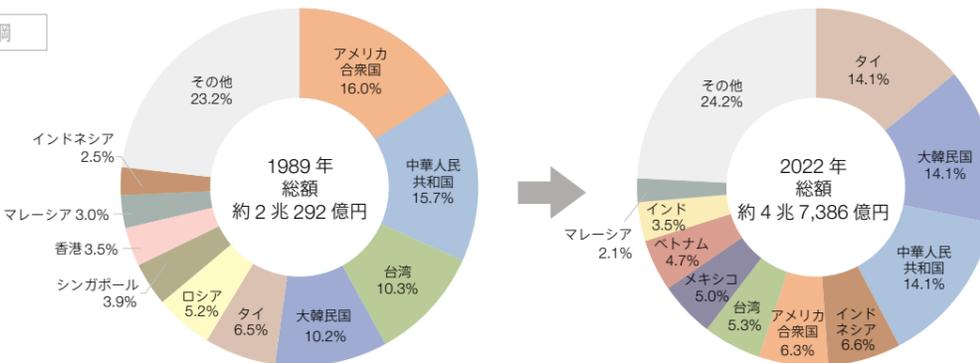
自動車



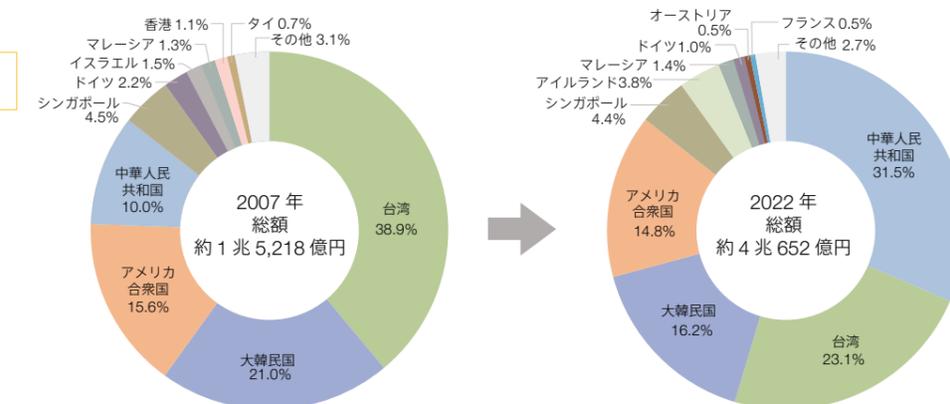
半導体等電子部品



鉄鋼



半導体等製造装置



※半導体等製造装置については、平成19(2007)年からのデータを掲載